PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

02-015545

(43) Date of publication of application: 19.01.1990

(51)Int.Cl.

H01J 37/244 G01B 15/00 G01N 23/04 H01J 37/22 H01L 21/027 H01L 21/66

(21)Application number : 63-162527

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

01.07.1988

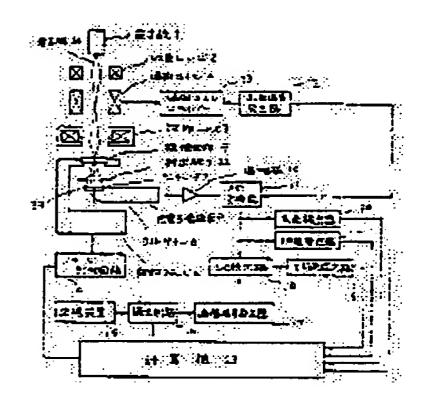
(72)Inventor: KOSHISHIBA HIROYA

FUSHIMI SATOSHI NAKAGAWA YASUO NAKAHATA MITSUZO

(54) DEVICE AN METHOD FOR PATTERN DETECTING BY SCANNING TYPE PENETRATING ELECTRON MICROSCOPE.

(57)Abstract:

PURPOSE: To detect patterns in high contrast without being influenced by electro static charge even if a detected object is an insulator by making the accelerating voltage of electron sufficiently high as well as utilizing the difference of the diffusion angle distributions of electron in a pattern and a base board. CONSTITUTION: In a pattern detecting device, an electron gun 1, convergent lenses 2, objective lenses 3, deflecting coils 4, a scintillator 7, a multiplier phototube 9, a scanning signal generator 12 and a deflecting coil driver 13 are provided. A stage control circuit 14, a memory device 15, a picture signal generator 17, a defect discriminating circuit 19, a focus detector 20, a lightness measuring device 21, injection stops 22 and a calculator 23 are further provided. The accelerating voltage of electron is made sufficiently high so that the electron injected into a detected object 5 can penetrate without being absorbed in the detected object. The electron which penetrated the detected object 5 is detected in a wide range, that is, detected together with the electron scattered at the pattern and the base board, the contrast can be obtained by the difference of both diffusion angle distributions. As a result, the pattern can be detected in high contrast without being influenced by electro static charge.



中第 2 亏

⑩ 日本国特許庁(JP)

· ⑪特許出願公開

⑩公開特許公報(A) 平2-15545

3 Int. Cl. 5

識別記号

庁内堃理番号

◎公開 平成2年(1990)1月19日

H 01 J 37/244

7013-5C 7376-5F 7376-5F

H 01 L 21/30

301 V 331 M×

審査請求 未請求 請求項の数 26 (全13頁)

の発明の名称 走査型透過電子顕微鏡によるパターン検出装置及びその方法

②特 頭 昭63-162527

②出 頭 昭63(1988)7月1日

⑩発明者 越柴 洋 哉

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作

所生産技術研究所内

@発明者 伏見

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作

所生産技術研究所内

⑫発 明 者 中 川 泰 夫

神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作

所生産技術研究所内

切出 頤 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

10代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

最終頁に続く

明 础 世

1.発明の名称

走査型透過電子顕敬説によるパターン検出装置 及びその方法

- 2. 符許請求の範囲

 - 2 · 上記模出手段は、特定の散乱角の電子のみを 選択的に模出する選択手段を備えたことを特徴 とする請求項1記載の走査型透過電子超敏鏡に よるパターン機出装置。
 - 3.上記選択手段は、絞りによって構成したこと

を特似とする請求項2記収の定査望透過電子頭破災によるパターン被出装置。

- 4 ・上記選択手段は、破校登物と電子服役出面との距離及び電子服役出面の大きさで規定することを特徴とする請求項2 記収の走査型透過電子 顕微説によるパターン被出袋罐。
- 5 , 上記被出手設は、 2 次元に配置した複数の復子級英出版を備えたことを特徴とする請求項1 記載の走査型透過電子磁磁鏡によるパターン模 出装質。
- 6 ・ 2 次元に配置した複数の電子廠模出器からの 模出信号のうち特定の模出器からの模出信号の みを加減し使用することで、特定の散乱角の電子のみを選択的に模出することを特象とする謂 求項5 記載の走査型透過電子組像鏡によるパタ ーン複出装置。
- 7・2次元に配置した複数の電子廠被出路は、その配置が格子状であることを特徴とする請求項 5配戦の走査型透過電子顕微鏡によるパターン 後出委員。

- 8.2 次元に配置した複数の電子級模出器はその 配置が同心円状の複出面を持つ電子級模出器か らなることを特徴とする請求項 5 記載の走道型 透過電子顕微鏡によるパターン模出装置。
- 9. 電子託は、電子が被検査物中に吸収させず被 模型物を遊過するために必要なエネルギーを持 つまで電子を加速することを呼ばとする請求項 1 記載の定至塑透過電子組織鏡によるパターン 模出表電。
- 10. 収束レンズ群の存成要素である対物レンズは、 アクトレンズ方式であることを特徴とする請求 現り記載の走遊型透過電子顕微説によるパター ン模出鉄度。
- 11.ステージは、X級マスクを収定できる大きさ を有することを特徴とする請求項9記収の走査 型透過電子顕微鏡によるパターン模出接触。
- 12. 偏向手段は、走登範囲を分割し、分割した領域田にダイナミックフォーカス及びダイナミックスティクマ補正を行なうことを特徴とする調水項9 記載の走査型透過電子顕微鏡によるパタ

段から試出した基準パターンデータと比較し、不一致部を出力する比較手段と、上記比較手段より出力される不一致部から欠陥部を油出する利定手段とを備えたことを停放とする走変型透過電子組微鏡によるパターン後出装置。

- 16. 高光領域の周辺部に 5 ケ所以上の自動源点合 せ用のパターンを持つことを特徴とする X 被路 光用マスク。
- 17・世子融を光に変換するシンチレータと、光を 電気信号に変換する光電子増倍官と、シンチレータと光電子増倍官を接続するライトガイドか ら構成される電子服硬出器において、架外光を 始するシンチレータと、架外光のみを透過させ るフイルターを光電子増倍官の前に配置することを特徴とする電子機模出器。
- 18・電子廠を光に変換するシンチレータと、光を 電気信号に変換する光電子増倍管と、シンチレ ータと光電子増倍管を接続するライトガイドか ら神取される電子融域出器において、結晶のシ ンチレータを用い、シンチレータの伽面及び底

ーン役出委従。

- 13. ステージは、収束レンズ群の樹成母素である 対物レンズ下面と増勤材を介して設度している ことを解散とする鯖末項9 記載の走査型透過電 子組敬観によるパターン復出委復。
- 14、収束レンズ群は電子般のスポット径を模出すべき域小欠陥寸法と同程度に収束させることを 特徴とする請求項1 記載の走査型透過電子組織 鋭によるパターン模出委員。

図とライトガイドを接着した構造を特徴とする 電子服務出器。

- 19. 催子増倍管の前面に進子線を展束する返遼材を配置することを特徴とする進子線機出器。
- 20. 走査型送過電子組設能によるパターン被出方 伝において、被検査物を製置したステージを2 次元的に移動して次々と画像を模出する側に、 一定時間毎に被検査物にある3ケ所以上の目動 無点合せ用パターンを模出し、ステージの高さ 及び傾きを補正し、無点位置を合せ直すことを 特徴とする走査型透過電子組破鏡によるパター ン模出方法。
- 21・走査型透過電子組微観によるパターン検出方法において、被検査物を収望したステージを2次元的に移動して次々と適像を検出する間に、一定時間毎に被出画像のヒストグラムを収り、明るさレベルが一定となるように被出版の増盛の利得にフィードパックすることを特徴とする走査型透過電子組微鏡によるパターン検出方法。

- 22、走近型远過電子組成設によるパターン仮出方 住において、選挙パターンと模出 画像とを比較 し不一攻部を出力する比較手段は、模出 画像を分割し分割した検出画像と基準パターンを 組く位置合せした 彼出 画像を分割し分割した検出画像と基準パターンを 出め く位置合せし、複出画像と基準パターンを 比較 することを特徴とする走査型远過電子組織設に よるパターン検出方法。
- 25. 定立型透過電子組御読によるパターン模出方 伝において、被検査物の模出画像からパターン のエッジを抽出するし、エッジ間の距離を測定 するようにしたことを特定とする定登超透過電 子組微鏡によるパターン模出方法。
- 24、走登型透過電子組織説によるパターン被出方 ににおいて、仮模変物の模出画像からパターン の明るさを計削し、その明るさ情報よりパター ン厚みを異出することを特徴とする走査型透過 電子組織號によるパターン模出方法。
- 25. 走査型透過電子調磁鏡によるパターン模出方法において、被検査物の模出画像を基準パター

回研究会資料第 137 頁から第 148 頁において論じ られている。

また 5 T E M には、例えはマイクロピームプナリシス第 199 頁から第 206 頁において論じられているように、明視對像,暗視對像, Z ーコントラスト圧,元素像の結像法がある。

明視野像は、横出器の開き角を 10⁻¹ rad 程度とし散乱していない電子を検出するものである。 X 般マスクでは器板よりパターンで電子は散乱され やすいためパターンが暗く検出される。

暗視對像は、被核査物で散乱した個子のみを検 出する方法である。パターンで散乱した個子を検 出するため、パターンが明るく検出される。

2ーコントラスト伝は散乱した電子と散乱され なかった電子をそれぞれ別々に使出してその検出 信号の比から原子哲号に依存したコントラストを 得るものである。パターンを構成する元素と基板 を構成する元素のそれぞれの原子哲号の比でコントラストが与えられる。

元名像は、進子が被模登物中で失なったエネル

ンデータでマスキングし、共物及びパターン域 りを傾出するようにしたことを特成とする走査 並透過電子組織靴によるパターン後出方法。

- 26. 仮模型物がX銀マスクであることを呼吸とする請求項 20 、または 21 、または 22 、または 25 、または 24 、または25 記載の走査型透過電子顕微鏡によるパターン検出方法。
- 3.発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、半導体素子ならびにマスクに形成された凹路パターンとくにX級路光に使用されるマスクに形成された凹路パターンの供金に好強な定金型透過電子組は説によるパターン被出張置及びその方法に関する。

〔従米の技術〕

位米より最細な構造を積出する装値として走近 進子組改建(SEM)あるいは走査型透過電子組 改説(STEM)が使用されている。SEMによ るパターン使出装置は、例えば日本学可証與会何 電粒子ピームの工業への応用第 132 委員会第 181

ギー分布を被出するものである。特定のエネルギー損失値をもつ元素を検出できる。

また、SEM,STEMに使用される電子 W被出話は、例えばマイクロピームアナリシス第 141 質から第 162 質に論じられているように、シンチレータと光星子増揺管で被出する万法と半導体後出るでは出する万法と半導体後

(発明が解決しようとする何箇点)

上記SEMによるパターン使出表面は、被検査物が絶象物であると併属(チャージアップ)現象が生じ正確にパターンを使出できないという問題があった。

また上記STEMの結像任は、厚さが1μm程度以下の海い被模強物に対しては、被模数物内で一部の電子は散乱され、一部の電子は散乱されないため良好なコントラストを得るが、厚さが1μm程度以上の厚い被模量物に対しては、被模量物内で大部分の電子が散乱されるため良好なコントラストで使を得られないという問題があった。

また従来のSIEM装置は、インレンス方式の

and the months of the property of the property

対物レンズを使用しているため、破佼登物の大き さが限足されるという问題があった。

またSPM,STEMに使用されている従来の 低子遊校出容はその後出クロック周疫数が増高4 出: 程度であり、模出時間を短離できないという 問題があった。

本銘明の目的は、彼夜至物が絶滅物であっても 帝似の影響を受けることなくパターンを正確に被 出することができる定益型透過電子組成説による パョーン被出級位及びその万法を提供することに

本発明の他の目的は、巡復査物が厚く、大部分 の電子が被検査物内で散乱される場合において、 **被検査物のパターンを高コントラストに模出し、** 高速のパターン検査を可能とする定査型近過電子 **頒徴鏡によるパターン検出委権及びその方法を提** 供することにある。

本発明の他の目的は、大きさが数十mm ある大 型の被検査物に対しても楔出可能な走査型透過で 子頭破鏡によるパターン模出装置及びその方法を

解辩

〔戦越点を解決するための手段〕

電子の加速電圧を十分高くし、被模査物に入射 した電子を被検査物中で吸収されることなく透過 させることで、他は物であっても脊亀の影響を交 けることなくパターンを正確に被出できる。

また、被後査物を透過した電子を広範囲に被出 する即ちパターンで散乱した電子および基板で散 乱した電子を共に模出し、パターンで散乱した電 子の散乱角分布と垂板で散乱した電子の散乱角分 布の遅いでコントラストを得ることにより高コン トラスト桜出が達成される。

また、SIEMの対物レンズをアウトレンズ万 式とし、大型の試料ステージに被検査物を収置す ることにより、大型の被検査物の検出が可能とな る。

また、電子融模出器に、前面に仮返材を配置し た電子増倍増とすれば高加速電子を効率良くかつ 高速に改出できる。

また、本発明の走査型透過電子組御鏡に、目釦

、段供することにある。

孝堯明の他の目的は、高速な走査型通過電子期 改説によるパターン被出装置を実現するために、 役出退度の遂い谁子殿俊出器を選供することにあ

本希明の他の目的は、走査型透過電子遊戲説に よるパョーン被出委位を使用したパョーンの高速 使证表此を提供することにある。

本発明の他の目的は、走査型透過電子測破談に よるパターン検出張屋に好通にX級マスクを提供 することにある。

本希明の他の目的は、パメーン寸法を測定でき るようにした走査型透過電子調像説によるパメー ン权出方法を提供することにある。

本発明の他の目的は、パターン度みを検出でき るようにした走査型広遊菓子組織鍵によるパッー ン桜出方伝を提供することにある。

本名明の他の目的は、兵物を被出できるように した走査型透過電子顕磁鏡によるパターン概当方 伝を设供することにある。

出した画像の画は処埋部を付加することによりパ ターン検査,パターン寸法側定,パターン学み模 立,または異物模金が可能となる。

〔作用〕

俄 庾査物に入射した電子は、物質と弾性散乱。 非弾性散乱を繰り返しながら進行方向をかえエネ ルギーを失なう。電子の加速電圧が低いときは、 役使者物で全てのエネルギーを失なうまで散乱を 鉄返し、電子が破疫査物に敷収され被費査物が希 軍する。一方進子の加速 軍圧が高いときは、電子 はエネルギーを失なう前に夜楔査物から 飛出し後 便全物に食荷が蓄積されず、帝軍の影響がなく安 定にパターンを複出できる。

次に依候査物としてX級属光用マスクを考えた とき、電荷がマスク内に蓄積されない加速電圧を 示す。X級マスクの断面を出る凶に示す。X級を 近過しあい物質からなる基板24上にX級を透過し にくい 勿貨 からなる パ ターン25を 有し、 単台によ ってはパターン25を保護する目的で表面を護護26 無点台世依頼,自動送り改補付款科ステージ,後 「 で使う。 孟依が 2 mm 厚の B N と 3 mm 厚のポリイミ

さらに加速進圧を 200kV に上げると、保護契内 でのビームの拡かりが少ないため、パターンを尚 分解能で製出できる。加速延圧が 75 kV 以上であ れば、X 版マスクは帯電セブ安定に製出できる。

男 5 図にパターン及び基板での電子の散乱用分布を示す。電子は基板よりパターンで大きく散乱される。以下このパターン及び基板における電子の散乱角分布の違いを利用して良好なコントラス

BAと曲線のBAで囲まれた面積から曲線ACと曲線ACと直線CCで囲まれた面積を差引いた面積に出当するため、複出角のコントラストより小さい。以上の議論より後出角のときコントラストが最大となることがわかった。故に数乱角がひ~りの電子を複出することで良好なコントラストでパターンを複出できる。

でに後田角の具体例を述べる。被検査物として X 解マスクを考えたとき、モンテカルロ 法と 医 で 取 記 角 分 布 を 第 4 図 に 示 す。 シミュレーションは 電子の 加 速 電圧を 200 kV として、 2 極 類の X 級マスクに ついて 計 算 した。 1 つは 基 仮 が 2 μm 厚の B N と 3 μm 厚の M で あ る X 般マスクで あ り 、 の か 1 μm 厚の M で あ る X 般マスクで あ り、 他 方 は 基 板 が 2 μm 厚の S i N で あ り パ ターンが 1 μm 厚の T a で あ る X 般マスクで あ る。 それ ぞ 計 ず リ イ ミ ド の 保 護 庚 厚 さ を 2 μm と 0.5 μm と し て 計 ず し た。 第 4 図 か ら X 般マ スクの 構造 に よ り 多 少 没 う が、 コントラストが 敢 大 と な る 複 出 角 は 0.2

トでパメーンを使出する万年を述べる。使出話で 放出用がひ~りまでの電子を被出する(以下、被 出角が8と言う)ときその後出信号は散乱分布由 巖を Uから ℓ まで似分した値、即 ちパ ォーンの枚 出化号に出級 0 8'A と直級 0 A'と 直級 A A'とで出 まれた面状であり、 番板の被出信号は曲座 0 8 A と迅級リイと直数イイとで囲まれた面積である。 このときのコントラストは、孟母の段出任号とパ ターンの複出信号との差距ち曲級08~6 品級0 *B' A* とで囲まれた 面横 に相当 する。 次に 破出 角が すのときを考える。 番板の楔出信 与は曲線Ο Β と 返*願O B"*と直無 B B" で出まれた回復、パターンの 桜出信号は曲融リガと直触リガと直掘ガガで囲ま れた面積であり、コントラストはその差別ち田船 UBと曲級UBと直級BBで囲まれた面積である。 この面積は複出角のコントラストに相当する面 秋に比べ直融 B B'と 田駅 B A と曲 融 B'A とで 田ま れた面積だけ小さい。即ち段出角すのコントラス トは彼出角 8 のコントラストより小さいことかわ かった。阿禄に使出角々のコントラストは曲澱り

rad 程度である。この値は使米のSTEMの傾出 角に比べ俗段に大きい。この模出角のは選子の加 速 起圧に保存し、加速電圧が高いとのは小さくな り、低いとのは大きくなり、およそ5°~25°が通 切である。

第23 図に加速電圧 200 W 時のコントラストと使出角の関係を扱した側足値を示す。第23 図は第 4 図を様分したグラフに相当する。 垂板信号とパターン信号の差であるコントラストは、シミュレーションで予削した進り側足値でも使出角が約 0.2 rad のとき坂大となった。

コントラストの向上と共に被出信号のS / N も以答される。第24四に被出角の違いによるS / N の向上例を示す。本発明により従来に比較してS / Nが10倍以上向上することを確めた。

S / N の向上に件ない被出返度を逃くすることができる。しかし従来の電子融模出器の検出クロック周波数は 4 組z 程度であった。電子増倍管を使用することで高速に検出できるが、高加速電子に対する検出感度が低く 5 T E M には使用できな

ing kanalang ang manggalang ang manggalang panggalang panggalang manggalang panggalang panggalang panggalang p

かった。そこで、電子増価官の制面に減退材を選 き、電子のエネルギーを減少させ、1 段面のダイ オードから発生する2 次電子発生率を増加させる ことで、複出感性を高めることができる。

(吳加例)

以下、本発明の一実施例を割り図より説明する。本発明によるパターン検査表置は、電子試りと、
収束レンズ2と、対知レンズ3と、協同コイル4と、被液登物5と、試料ステージ6と、シンテレータ7と、ライトガイド8と、先近子信号発生器10と、AD変換器11と、走登信号発生器12と、偏同コイルドライバー13と、ステージ間側路14と、配慮装置15と、前出し回路16と、
回路19と、無点検出器20と、明度研定11と、
射出収り22と、計算機23とから務成されていまり
22と対物レンズ3によって被模登物5上にエットに収束される。このとき電子の加速電

で光電子増倍管りに導かれ、さらに光電子増倍管りで地気信号に変換される。電子服模出器はこのシンチレータと電子増幅管で模出する方法に限定されるものではなく、例えば半導体模出器を使用することも可能である。 光電子増倍官りからの電気信号は増端器10で増幅され、走査信号と同期して、AD変換器11で電子化し走査透過電子像(5TEM)を得る。

破筷置物を成過しうるために十 分高く設定されて

一方この使出動作と並行し、配像装置15に記憶されている後後登物5のパターン描画する際使用した設計データを跳出回路16で就出し、画像信号発生器17で、検出位置に対応する基準画像を作成する。そしてSTEM像と向期して比較回路18に入力する。比較回路18では、基準画像とSTEM像の位置合せを行なうと共に、両者の不一致部を欠陥判定回路19に出力する。欠陥判定回路19では不一致部のうち許容値以上の不一致部のみを欠陥と刊定する。

1フィールドの模査が終ると計算性25からステージ制御回路14に指令を出し、試料ステージ 6を

いる。破歧盗物が X m マスクの場合は、 75 kV 程 迸以上である。

さらに軍子級 24 は、走査信号発生器 12 からの 信号に従って傷回コイルドライバー13により盛勤 される個向コイル4で、張承奎物5上を走査され る。被收益物5を透過した電子の内、被出信号コ ントラストが減大となる収透技出角に設定された 射出戦り22を通過した電子のみシンチレータ1で 校出される。シンチレーメフは又触も検出するた め、射出設り22の材質は電子融による励起X級量 が少ない例えばカーポンが好通である。また射出 **桜り22を殺けずに、シンチレータ1の模出面の大** きさおよび、被使登物 5 とシンチレー タ 7 との姫 雁をぬ 斯 寸 る こ と で 敢 通 な 桜 出 角 を み る こ と も 可 能である。さらに、数種類の被検強物 5 に対応す るため、絞り径の異なる数複類の射出絞り22を用 **返し交換可能な構造にするかあるいは、射出設り** 22を上下方向に移動可能な構造とするかあるいは、 蚁り径を可変できる 構造とするとよい。 電子嗣は

ステップ送りして新たなフィールドを模査する。 この動作を蛛返し、被模量物 5 の全面を模査する。 試科ステージ 6 をステップ送りして全面を模置するのではなく、試料ステージ 6 を一定速度で移動させ、その移動方向と良角方向に電子級24を偏向コイル 4 で走査する方圧で被被査物 5 の全面を検査してもよい。

シンチレータ7で光に変換され、ライトガイド8

ジャの移動と共に借号を加昇する疑問器を変えることで常に被出角を一定に採つことかできる。また、電子銀24の鍵を中心としてある距離だけ離れている被出器の信号を加昇したり、基み付けをして加昇することで、パターンコントラストを自由に変えられる。

電子級被出程群27を第2回(c)に示すような 同心円の配置とし、ある一部の使出器の信号を加 算し、他の信号はすてることで特定の散乱用の電 子のみを後出することができる。

出7的に、担任が2インチあるいは3インチ以上ある人はマスクを彼似変物とするパターン校出 後世の対物レンズおよび試料ステージの構造を示 す。従来のSTEMはレンズのボールピース内に 試料を配当するインレンズ方式であったため、名 を似ってもないとした。それではいったが、名 ないないないではいかがは出できなかった。それで たい、彼彼近物をレンズの組織の外に配するすいと トレンズ方式とし、大型の試料ステージを出せて といることで、光線マスクの彼出で にとした。アクトレンズ方式の対物レンズは、 能とした。アクトレンズ方式の対物レンズは、 にはないた。アクトレンズ方式の対物レンズは、 にとした。アクトレンズ方式の対物レンズは、

世出欠陥が 0.07 ~ C.1 μm 程度と考えられるので、スポット往を Φ D.1μm 以下とする必要があるが、ひやみに小さくしても、 S / N が低下するはかりではなく、 X 融マスクのポリイミド保護関中での電子の散乱のためパターン上でのピーム径が太り分解に回上しない。 このためスポット径は対小校出欠陥寸伝と向等あるいは半分程度として、ピーム軍銃を採ぐ方が得策である。

対物レンズの歯路29の下面は平面とし、マスクホルタ 54 に固定した指動材 32 を磁路29の下面に押しつけることで試料ステージ 6 の機械振動を止めていて、製出画像が持られる。 指動材 32を押し上げた状態のまま試料ステージ 6 を移動させるとあるいは、試料ステージ 6 を移動させるときは指動材 32を下げ、機出時に押し上げる万年があらずるでは尾線の少ない例えばテフロンが呼びである。また指動材 32をマスクホルダに固定するのではなく、試料ステージ 6 の上面あるいに対物レンズの母路29下面に固定してもよい。

男 8 凶に塩子厳模出袋の一部であるシンチレー

また『APの放射光は中心改長 380mm の紫外光であるため、ライトカイド 8 と光電子増倍管 9 との間に可視光カット紫外融透過のUV 透過フィルタ35を投入することで、試科ステージ 8 のステージ位値を朗定するレーザ側会器の迷光の影響を防止できる。

en de la companya de

第10 図に自動無点合せ保御を、第11 図に自動 無点合せに選したX級マスクを示す。第11図(a) は無点合せマーク位置を示した平面図、(b),(c) は無点合せマークの形を示した平面図である。X 級マスクの算光範囲の平坦度 1μm に対し、候出装 値の無点除肢は 6μm あるので、試料ステージもの

光処出全面に対して合焦点となる。そこで、3ヶ 所以上焦点合せマークを例えば第11凶(a)に示す ように配位したX&マスク55に対し、まず 1 つの 浜点合セマークを検出し、その検 出版形を破 分回 路36で破分し、さらに数ラインの磁分应形を破分 位加 算 回 路 3 7 で 加 算 し 、 焦 点 合 せ マ ー ク の エ ヮ ジ 政形の急収性を阅定し、その怠収性が最大となる ように試料ステージの高さを山丘り缶で制御する。 区科ステージの高さを副御する代りに回毎回 M 3 8 を削御し対物レンズの焦点距離を測御してもよい。 次に試 科ステージ 6 を動かし他の焦点合セマーク を採出し、そのエッジの急収性が放大となるよう に試料ステージものチルト世帯を制御する。この ようにしてX嵌マスク上の3つの無点台セマーク に対し焦点を合せると。発光範囲全面に焦点が合 う。マークエッジ政形の怠慢性から焦点を合わす には第11四(4)に示す矩形のマークを使用すれば よい。また第12回 (c) に示すようなラインアンド スペースのマークを使用し、微出皮形の返幅から

チルト依頼でX放マスク33の平行出しをすると略

焦点合せを行なうことも可能である。

第12図に被出画像の明るさの時間ドリフトを福正する方法を示す。被出画像の明るさ変動の原因は、電子鉄1の輝度の時間ドリフトと増端器10の時間ドリフトである。自動無点合せの方法と同様に一定時間内はパターン被出とステージ移動を繰り返し、一定時間毎に明るさ補正を行なう。

期15回に電子増倍管を使用して電子線を模出する電子服務出資を示す。加速電圧の高い電子服24をそのまま電子増倍管41で模出した場合、電子増

任管41の1段面のダイオードから発生する2次軍子の発生効率が低くため検出感度の面で実用的でなかった。そこで電子増任管41の前面に電子版を感送させる放逸材40を置き、加速電圧を低くした電子服を検出することで、ダイオードの2次軍子発生効率を高め検出感度を同上させた。成選材40の材質に依方散乱電子の少ない例えばカーボンが通りである。

第16図に、ダイナミックフォーカスおよびダイナミックスティグマ補正を行なうSTEMの構造を示す。電子線24は偏回コイル4で設置物5上を元式されるが、偏向重が大きくなががある。そこの収差によりスポット後が拡持する。ではないでは、発達を観光を観光を観光を観光を観光を観光を観光を観光を観光を観光を制にする。電子線24の加速を発展である。またのである。なり、高速補正コイル42は強力であらればならず、両域となくを置コイル42は強力であらればならず、両域となくなり、高速補正コイル42は強力であらればならず、両域となくとで第17図に示すことく定置フィールト

機つかのサブフィールドに分割し、サブフィールド内の福正世を同一として、サブフィールド田に 電子駅24を走査する。サブフィールド内の福正の のボラッキを無視しているが、同一点付近の 福正 かの述いは小さいので実用上は十分である。 この 福正方法を実現するためには、走査信号発生 あ12 で、サブフィールドに対応した 直旋 配分を 加減に プライバ 44 でサブフィールドに対応した 福正量を発生させる。

第18図に本パターン模出 袋 世 で 俗 た 幽 像 と 政 計 データを 比 収 して パターン 模 出 で 俗 た を 日 と な ア ク 図 を 示 す 。 パターン 模 出 英 世 で 俗 た を 正 し た が か ら さ レ べ ル お よ び シュー デ ン グ を 任 し た 遊 単 で 化 と た 改 計 デ ー タ か ら 発 生 し た が か ら 発 生 し た が か ら な ま ア と M 像 の 位 重 を 補 正 す る ぬ み で お と き 、 描 画 時 パ ターン の コーナ を 例 え は 多 数 み て か ターでお と す 。 S T E M 像 は 画 像 む か る た か

果22図に本バターン製出製産を応用してバターンの寸伝を削足する方法のプロック図を示す。まず製出したSTEM像から削足したいバターンのエッジ位置を求める。これはSTEM像をCKTに表示し、カーソルで目視でエッジを抽出する方法がある。側及したい2つのエッジを抽出し、そのエッジ間の

プリアライメントを行なっても設計パメーンと正 遅には一致しない。そこで、57 EM伊および数 計パターンの向一位位の一部を切出し、切出した m 像に対して相密にアライメントを行なう。 ST EH供は歯は重があっても、局所的には歯便重を 無視し得るため、切出した画像回士のアライメン ト精度は良い。このようにして位置補正したST どれ似と改計パターンを例えば点拡り関数として ガウス分布を与えて得た多値化した改計パメーン との破圾画はパターンマッチングを行ない 不一女 **節を欠陥として出力する。 碳灰血ほを比収してい** るため凹凸馬点白点のパョーン欠陥だけでなく、 パメーンの岸みの桜雀もできる。これは、パメー ンが厚くなると改出信号が少なくなり。導くなる と使出信号が多くなるためである。このときのヒ ストグラムを第19凶に示す。

第20回に広範囲にわたるパターンはさの変化を 使出する方法のプロック回を示す。使出したST EM像のヒストグラムをとり、パターンの明るさ いべんを求める。そのレベルとパターンの番単明

距離を異出することで側長根能を実現できる。

(発明の効果)

本発明のパターン被出表週によれば、パターン 厚み夜紅、兵物夜査、パターン寸伝側足が可能で ある。

4・図即の胎単な説明

第1 図は本発明の一実施例であるパターン欠施 検査装成の特部前面図、第2 図は施子献製出器の 説明図、第3 図はX級マスクの前面図、第4 図は X級マスクの電子融散乱分布図、第5 図は積出コ ントラストが始大となる段城製出角の説明図、第 6 図はX級マスク内の電子散乱過程図、第7 図は

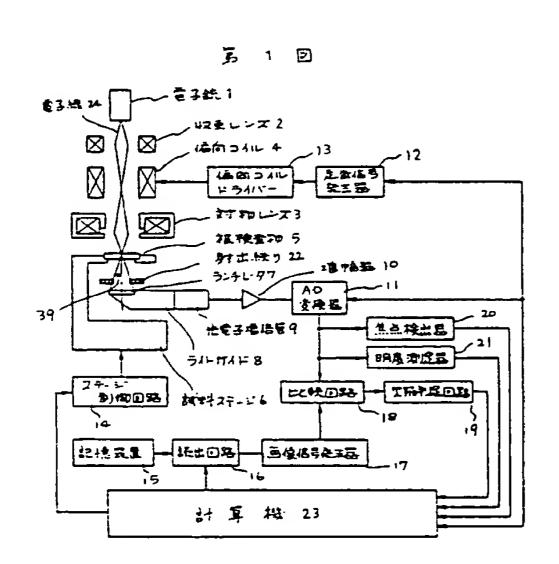
アウトレンズ方式対物レンズの助面図、第 B 図は シンチレータとライトガイドの妥銃の政明図、引 9 図は自動焦点合せ方法を収明したプロック図。 部 10 図は自動焦点合せ破構の説明図、部 11 図は 自動無点合せに好適なX級マスクの配明図、第12 別は明るさ補正方法を取明したプロック図、第13 図は明るさ補正母構の説明図。第14図は模出画像 のヒストグラムを示す図、第15回は電子増倍官を 使用した電子服装出森の説明図、第16回はダイナ ミックフォーカスとダイナミックスティグマ禍正 を取入れたパターン核出委権の要認所面包、第17 凶はダイナミックフォーカスとダイナミックステ ィグマ補正を行なうときの走置フィールドの畝明 図、第18回はパターン模査万法を説明するプロッ 夕凶、第19凶はパメーン厚みの夜出原単凶、第20 図はパメーン厚み検査方法を説明するプロック図。 第21回は異物模査方法を説明するプロック図、第 22凶はパターン寸法側足方法を説明するプロック 図、第23回は夜出コントラストが最大となる最通 模出角の美劇図、第24図は最適模出角による S/N

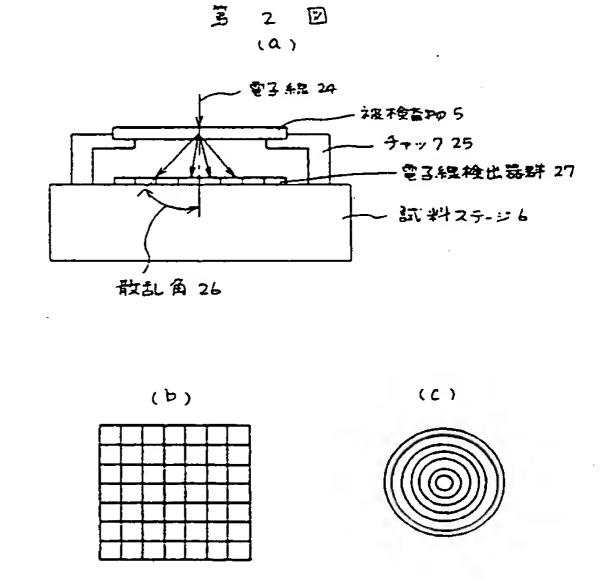
向上の効果を測定した図である。

1 … 宜子武 2 … 収束レンズ 3 … 対物レンズ 4 … 偏向コイル 5 … 彼似益物 6 … 女科ステージ 7 … シンチレータ 8 … ライトガイド

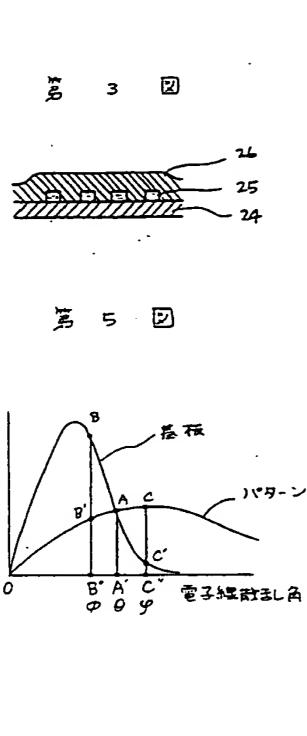
39… 桜出角



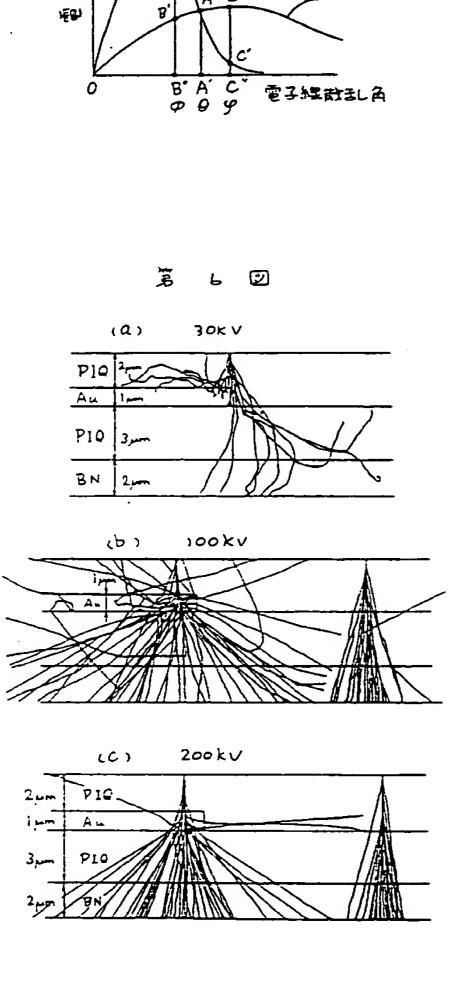


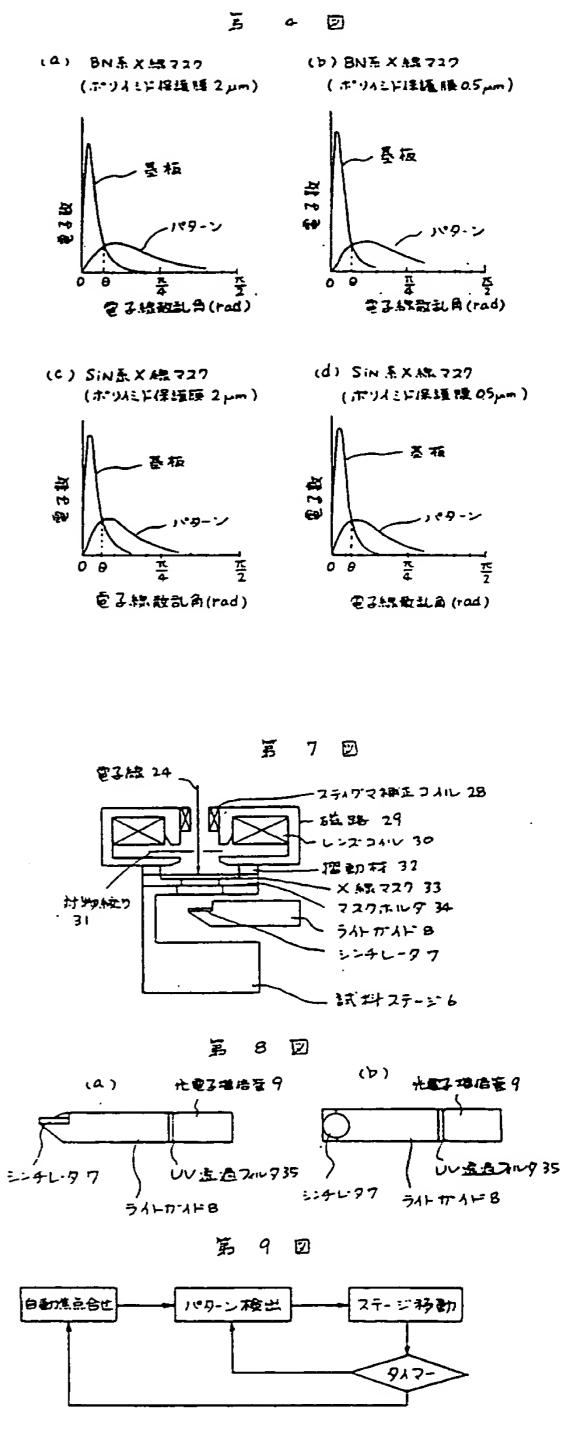


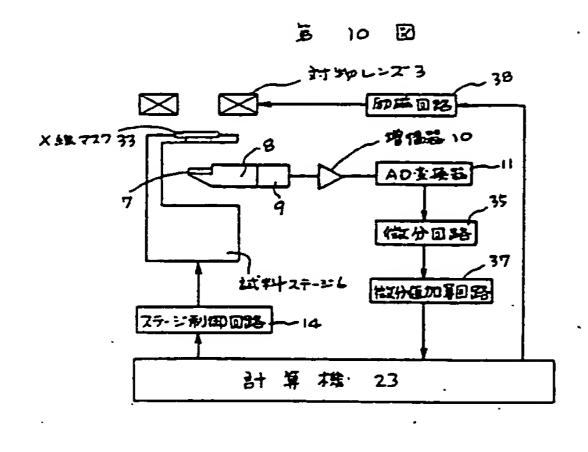
"我们也是我们的我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就是我们的,我们就会会会的。""我们就是我们的,我们就会会会会,我们

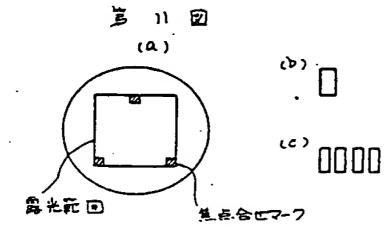


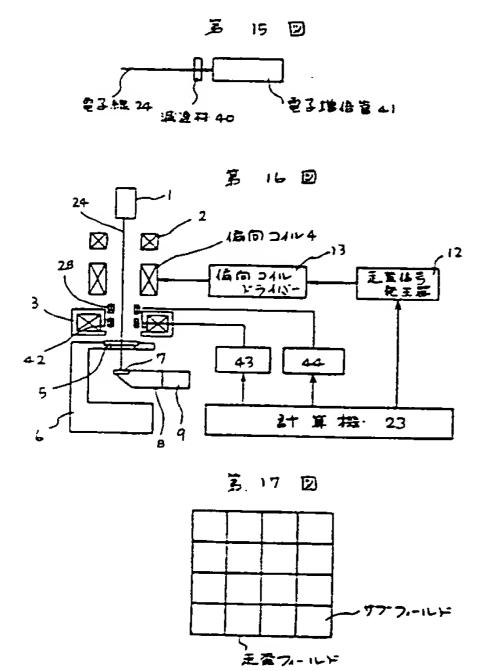
化数

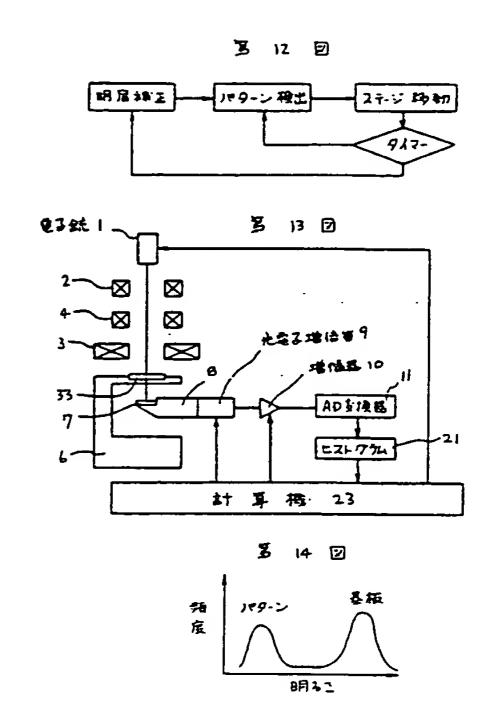


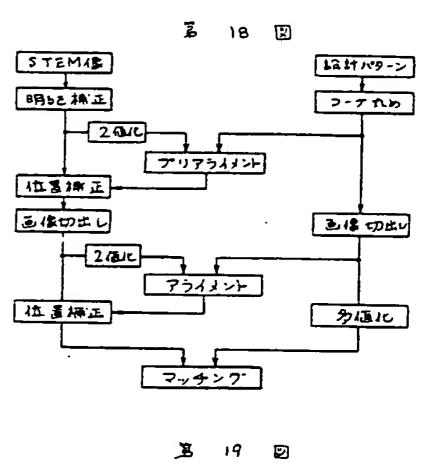


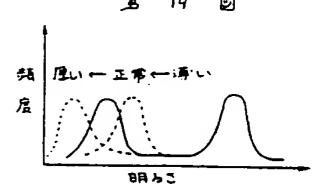


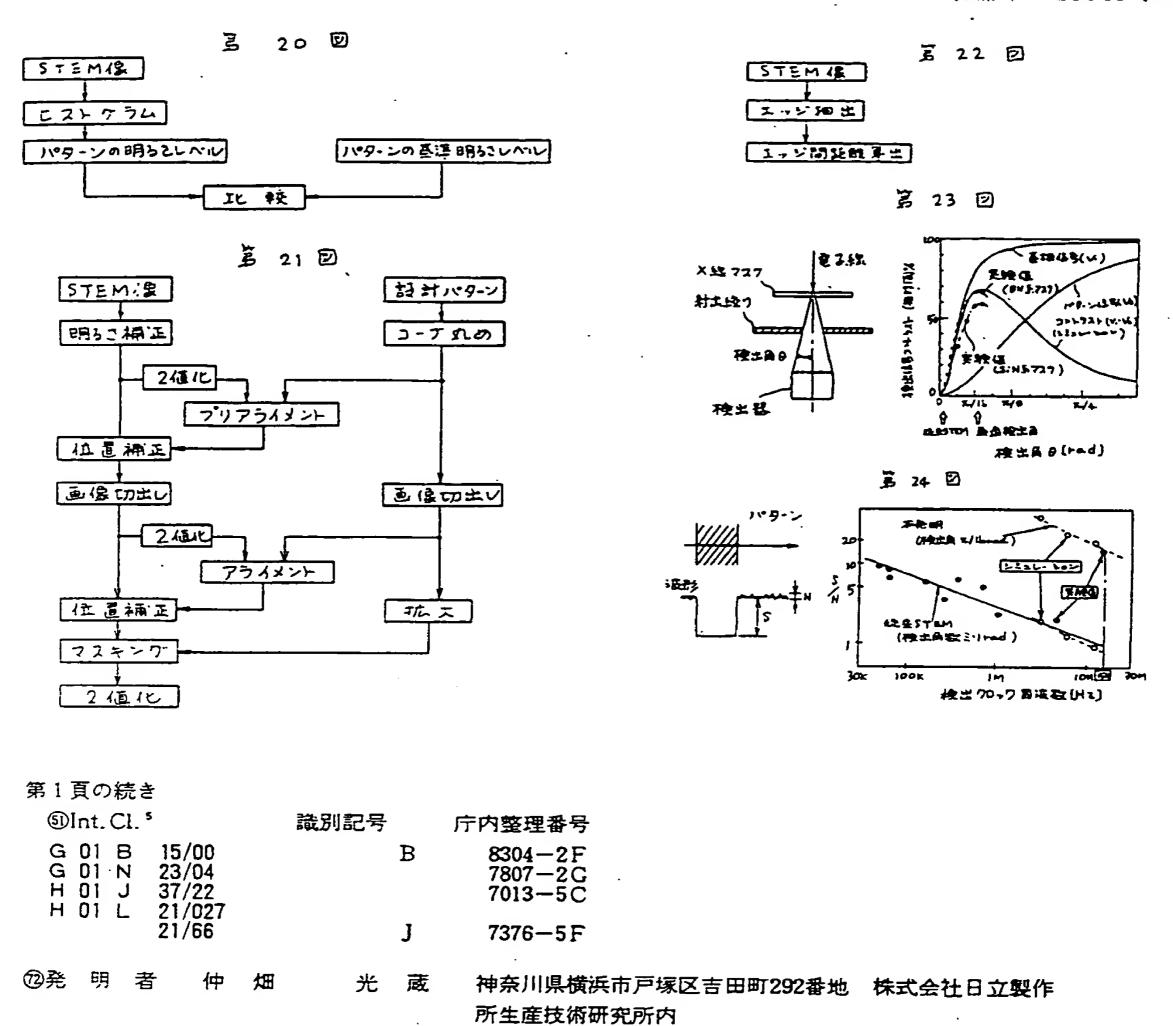












ti in the transport of the contractive excepting property properties of the properties of the contractive excepting a